8. Granasy L., Lovas A., Kiss L. et al.//J. Magn. and Magn. Mat. 1982. 26. P. 109.

9. Novak L., Potocky L., Uliciansky S. et al.//Ibid. P. 118.

10. Lovas A., Kisdi-Koszo E., Zsoldos E. et al.//Material Sci. and Engineering. 1991. A133. P. 248. 11. Novakova A. A., Sidorova G. V., Kiseleva T. Yu.//Hyperfine Inter-

actions. 1992. 73. P. 309.

12. Novakova A. A., Kiseleva T. Yu., Sidorova G. V.//Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 1993. B76. P. 107.

13. Greer A. L.//Acta Metallurg. 1982. 30. P. 171. 14. Altuzar P., Valenzuela R.//Materials Lett. 1991. 11, N 3. P. 101. 15. Kiseleva T. Yu., Novakova A. A.//Proc. of IV Seeheim Workshop on Mössbauer Spectroscopy. Germany, Seeheim, 1994. P. 39.

16. Новакова А. А., Сидорова Г. В., Сиротинина Г. В.//ФММ. 1989. **68,** № 6. C. 1162.

17. Koster U., Herold U., Hillenbrand H.-G., Denis J.//J. Material Sci. 1980. 15. P. 2125.

18. Марко П., Дуща О., Потоцки Л. и др.//Поверхность: Физика, химия, механика. 1984. 3. С. 68. 19. Kronmuller H., Frank W., Horner A.//Material Sci. and Engineering.

1991. A133. P. 410.

Поступила в редакцию 01.07.94

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1995. Т. 36, № 3

### УДК 621.315.592

# ГЕНЕРАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В GaAs ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНЫХ импульсов допороговой энергии

#### Р. В. Прудников, П. К. Кашкаров, В. Ю. Тимошенко

(кафедра общей физики и молекулярной электроники)

Исследованы вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики структур Аи-GaAs, сформированных на поверхности арсенида галлия после облучения импульсами рубинового лазера с энергией меньше порога плавления поверхности. Зафиксировано образование дефектов в приповерхностной области полупроводника, что свидетельствует о снижении энергии активации образования центров при лазерном облучении.

Известно, что достаточно мощное импульсное лазерное облучение (ИЛО) в условиях межзонного поглощения вызывает формирование структурных дефектов в приповерхностных слоях полупроводников [1, 2]. В случае материалов А<sup>3</sup>В<sup>5</sup> большинство исследователей регистрировали это явление для энергий импульсов W, превышающих порог плавления W<sub>m</sub> [3, 4]. Однако в ряде работ методами резерфордовского обратного рассеяния [5] и фотолюминесценции [6] был установлен факт возникновения дефектов в GaAs при ИЛО в режиме W < W<sub>m</sub>, когда помимо чисто теплового действия лазерного излучения можно ожидать существенного электронного и деформационного возбуждений поверхностной области образца [7]. В настоящей работе эффект допороговой лазерно-индуцируемой генерации дефектов в GaAs изучен электрофизическими методами, обладающими весьма высокой чувствительностью к состоянию поверхности кристалла [8].

Исследовались грани (100) n-GaAs, обработанные в травителе H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>+H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+H<sub>2</sub>O в пропорции 5:1:1. На поверхности как исходных, так и облученных образцов формировались структуры металлполупроводник посредством вакуумного напыления золотых электродов плошадью S=7.9·10<sup>-3</sup> см<sup>2</sup>. ИЛО осуществлялось моноимпульсами рубинового лазера ОГМ-40 (hv = 1.8 эВ,  $\tau = 20$  нс). Специальные меры принимались для повышения однородности передачи энергии световой волны твердому телу. В результате использования специального диффузора вариации интенсивности в пределах светового пятна не превышали 10%. В широком диапазоне  $0 < W < W_m = 200$  мДж/см<sup>2</sup> не фиксировалось появления каких-либо структур на поверхности GaAs [6]. Все измерения и облучение образцов проводились в вакууме  $\sim 10^{-3}$  Па.

Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) исходных структур свидетельствуют о формировании барьера Шоттки. Вид энергетической диаграммы, соответствующий обеднению приповерхностной области полупроводника основными носителями заряда, хорошо известен и для GaAs представлен, например, в [9]. По температурной зависимости тока насыщения  $I_0$  была определена величина барьера  $\varphi^i$ =(0,90±0,05) эВ [8]. Вольт-фарадные характеристики (ВФХ) структур не зависели от частоты измерения (10<sup>2</sup>-10<sup>5</sup> Гц) и хорошо спрямля. лись в координатах  $1/C^2$  и U (C — емкость, U — напряжение на структуре). Рассчитанные из этой зависимости концентрация доноров N<sub>d</sub> приповерхностной области и встроенный потенциал V<sub>i</sub> составлял 2-10<sup>15</sup> см<sup>--3</sup> и (0,80±0,01) В соответственно. Величина N<sub>d</sub> позволяе вычислить положение уровня Ферми относительно края зоны проводимости E<sub>F</sub>=0,13 эВ. Таким образом, величина барьера по емкостным данным составляла  $\varphi^{c} = V_{i} + E_{F} = 0.93$  эВ, что весьма хорошо согласуется со значением  $\phi^I$ , полученным из токовых измерений.

ИЛО уже при энергиях импульсов  $W \ll W_m$  вызывало существенные изменения в ВАХ структур, сформированных на облученных поверхностях GaAs, по сравнению с исходными образцами (рис. 1). Так по данным рис. 1 были рассчитаны величины барьеров  $\varphi^I$  в зависимости от W. Использовалось соотношение  $\varphi^I = kT \cdot \ln(SA^*T^2/I_0)$ , где S – площадь золотого контакта, T — температура,  $A^*$  — модифицированна константа Ричардсона [8]. Последняя выбиралась равной 8  $A/cm^2 \cdot K^2$ в соответствии с результатами измерения температурной зависимост  $I_0$  для необлученных образцов. Заметное снижение величины  $\varphi^I$  (н





Рис. 1. Вольт-амперные характеристики структур, сформированных на исходном (1) и облученных лазером образцах: энертия облучения равна 25 (2), 50 (3), 75 (4) и 100 (5) мДж/см<sup>2</sup>

Рис. 2. Зависимость высоты барьера Шоттки от энергии ИЛО

0,08 эВ) фиксировалось уже при  $W=25 \text{ мДж/см}^2$ . При  $W=100 \text{ мДж/см}^2$  эта разность составляла 0,55 эВ (рис. 2).

Модуляция емкости структуры внешним напряжением ослаблялась также при достаточно малых энергиях лазерного импульса ( $W < <25 \text{ мДж/см}^2$ ). ИЛО с  $W = 75 \text{ мДж/см}^2$  полностью устраняло указанную модуляцию. Помимо этого эффекта лазерное воздействие вызыва-

ло появление частотной дисперсии емкости барьеров Шоттки, особенно заметной в области малых частот (10<sup>2</sup>— 10<sup>3</sup> Гц) — рис. 3.

Важно отметить, что лазерно-индуцированные изменения характеристик структур металл—полупроводник являлись обратимыми для  $W < W_m$ . Действительно, прогрев при T = 400— 500 К приводил ВАХ и ВФХ барьеров Шоттки, сформированных на облученных поверхностях, к виду, близкому для случая исходных образцов.

Многочисленными экспериментами установлено, что параметры структур Au-GaAs, и в частности величина  $\varphi^{l}$ , главным образом определяются свойствами дефектов на границе раздела двух фаз (см., напр., [8, 10]). Поэтому снижение величины барьера  $\varphi^{l}$  вследствие ИЛО подложки мы связываем с генерацией дефектов на указанной границе. Этот же эффект объясняет ослабление модуляции емкости



Рнс. 3. Частотная зависимость емкости структур, сформированных на исходном (1) и облученных лазером образцах: энергия облучения равна 25 (2), 50 (3), 75 (4) и 100 (5) мДж/см<sup>2</sup>

структуры внешним напряжением. Некоторой части возникающих при ИЛО состояний, по-видимому, соответствуют энергетические уровни вблизи уровня Ферми на границе раздела металл—полупроводник, причем времена обмена носителями заряда между этими состояниями и разрешенными зонами GaAs имеют порядок 10<sup>-3</sup>—10<sup>-2</sup> с. Именно это обусловливает, на наш взгляд, появление частотной дисперсии емкости на облученных структурах (см. рис. 3).

Возникающие дефекты являются метастабильными атомными конфигурациями и, очевидно, не связаны с протеканием необратимых фото- и термохимических реакций на поверхности GaAs в момент ИЛО, например дополнительного окисления или испарения. Какие-либо определенные заключения о природе обсуждаемых дефектов из данных, полученных в настоящем исследовании, сделать невозможно. Выполненное нами ранее изучение спектров фотолюминесценции на облучаемых образцах [6], к сожалению, не позволило идентифицировать образующиеся при ИЛО GaAs центры с какими-либо известными из литературы. Данные резерфордовского обратного рассеяния свидетельствуют лишь о том, что возникающие в GaAs при допороговом ИЛО нарушения структуры являются точечными. Учитывая, что процесс формирования дефектов при ИЛО полупроводников носит «закалочный» характер [7], можно предположить, что превалируют в данном случае центры, характеризуемые наименьшими энергиями активации образования Ea. Таким центром в GaAs является антиструктурный дефект  $A_{S_{Ga}}$ , для которого расчет приводит к величине  $E_a=0,7$  эВ [11] (энергия образования вакансий V<sub>Ga</sub> и V<sub>As</sub> составляет ~2,6 эВ [12]).

Для выяснения соотношения различных факторов лазерного воздействия в дефектообразовании оценим возможную концентрацию Nуказанных выше антиструктурных дефектов, возникающих за счет термических флуктуаций при лазерном нагреве. Из нашего расчета температурных полей в GaAs следует, что для W=25 мДж/см<sup>2</sup> максимальная температура поверхности составляет ~400 К. Явно завышая оценку, предположим, что за время существования состояния с повышенной температурой (десятки наносекунд) устанавливается равновесная концентрация дефектов. Тогда в соответствии с известными термодинамическими соотношениями [13] получаем N~4.1013 см-3, что в пересчете на поверхностную плотность составляет ~10<sup>9</sup> см<sup>-2</sup>. Эта величина заведомо меньше предела обнаружения для поверхности GaAs [14]. Наблюдаемое нами существенное изменение характеристик барьеров Шоттки при ИЛО может быть объяснено, на наш взгляд, двумя причинами: значительным снижением энергии активации образования дефектов Е<sub>a</sub> на поверхности или проявлением электронного и деформационного возбуждений, понижающих величину Еа [7]. Для разделения влияния указанных процессов необходимы дополнительные эксперименты.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Laser Annealing of Semiconductors in Physical Processes in Laser-Material Interactions/Ed. M. Bertolotti. N. Y.; L., 1981.

2. Двуреченский А. В., Качурин Г. А., Нидаев Г. А., Смирнов Л. С. Импульсный отжиг полупроводников/ М., 1982. 3. Lowndes D. H.//Semicond. and Semimet. 1984. 23. Р. 471. 4. Карпов С. Ю., Ковальчук Ю. В., Погорельский Ю. В.//ФТП.

1986. 20, № 11. C. 1945.

5. Tulinov A. F., Chechenin N. G., Kashkarov P. K., Efimova A. I.// .//Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. 1988. 33, P. 844.

6. Ефимова А. И., Кашкаров П. К., Петров В. И., Тимошен-ко В. Ю.//Поверхность. Физика, химия, механика. 1990. № 8. С. 94. 7. Emel'janov V. I., Kashkarov P. K.//Appl. Phys. 1992. A55. P. 161.

8. Зн С. Физика полупроводниковых приборов, Т. 2. М., 1984, 9. Scheer J. J., van Laar J.//Surf. Sci. 1969. 18. Р. 130.

10. Spicer W. E., Lindau T., Skeath P., Su C. Y.//J. Vac. Sci. Technol. 1980 17, N 5. P 1019.

11. Milnes A. G.//Adv. in Electronics and Electron Physics. 1983. 61. P. 64.

12. Машовец Т. В.//ФТП. 1982. 16, № 1. С. З.

13. Болтакс Б. И. Диффузия и точечные дефекты в полупроводниках. Л., 1972.

14. Physics and Chemistry of III-V Compound Semiconductor Interface/Ed. C. W. Wilmsen, N. Y.; L., 1985.

Поступила в редакцию 22.06.94

### ВЕСТН. МОСК, УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ. 1995. Т. 36, № 3

### УДК 538.245

## ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА МАГНИТНЫЕ СВОИСТВА ПЛЕНОК ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ

А. И. Акимов, Л. М. Коренкова, Т. Н. Летова, И. М. Сараева, Н. Н. Шумихина (кафедра общей физики)

Монокристаллические пленки состава (YSmCa)<sub>3</sub>(FeGe)<sub>5</sub>O<sub>12</sub> облучались импульсом рубинового лазера длительностью 25 нс с длиной волны λ=347 нм. Максималь-ная освещенность при днаметре пучка 6 мм составляла 10<sup>7</sup> Вт/см<sup>2</sup>. Магнятные параметры пленок: намагниченность Ms, константы анизотропии (одноосной, Ku, и кристаллографической, К1) измерялись на торсионном магнитометре. Облучение привел к увеличению  $M_s$  и  $K_u$ , которое при дозе (0,13-0,16) Дж/см<sup>2</sup> составило 25 и 18%